

2025年3月期(2024年度)第1四半期
決算説明会資料

2024年8月5日
住友バークライト株式会社



2025年3月期(2024年度)第1四半期 決算概要

2025年3月期第1四半期 連結業績 (前年との比較)

(金額単位: 億円)

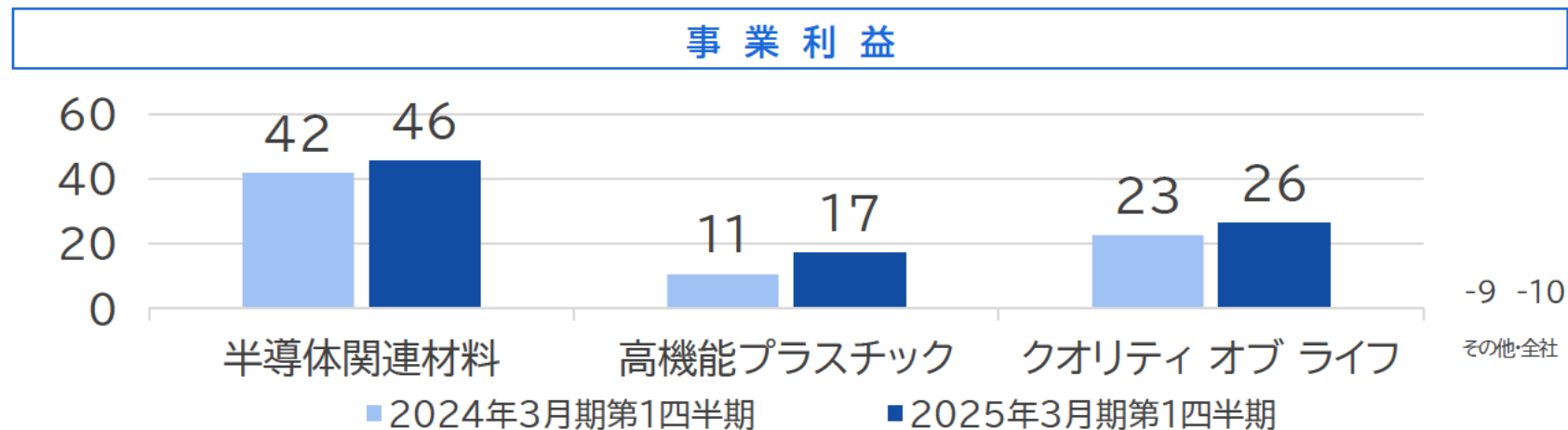
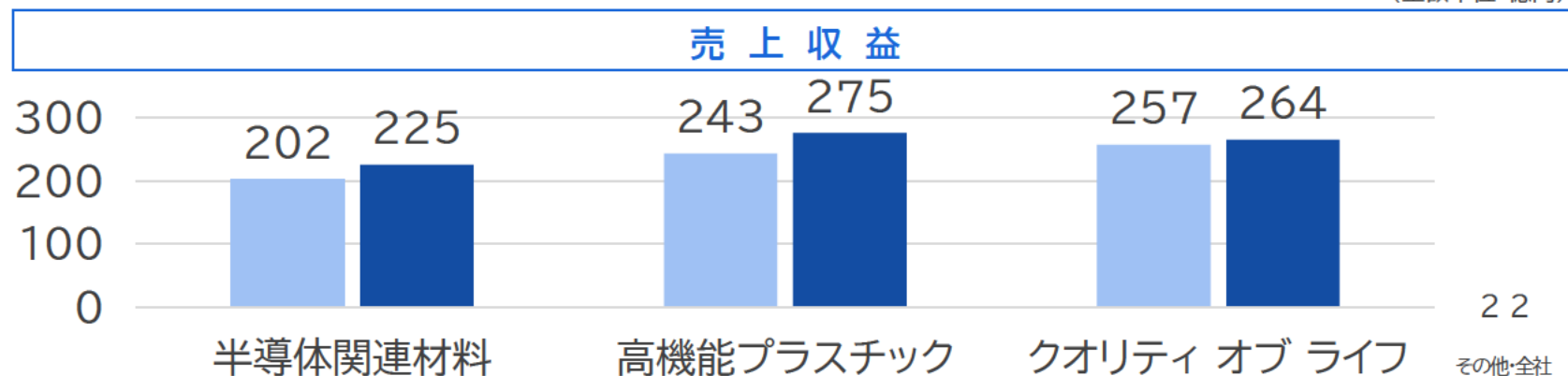
	2024年3月期 第1四半期 実績①	2025年3月期 第1四半期 実績②	前年同期比較	
			金額(②-①)	増減率
売上収益	703	767	64	9.1%
事業利益	66	79	13	20.6%
営業利益	65	82	17	25.7%
当期利益	57	70	13	22.5%

※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース
「当期利益」は親会社所有者に帰属する四半期利益

為替レート	2024年3月期 第1四半期	2025年3月期 第1四半期
USD(\$/¥)	138.11	156.53
EUR(€/¥)	150.35	168.37

事業セグメント別業績比較(前年との比較)

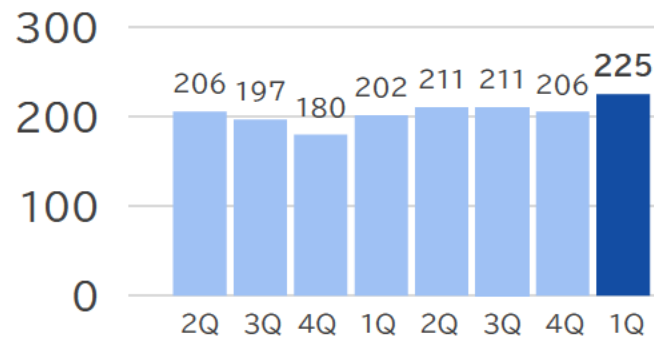
(金額単位:億円)



事業セグメント別 四半期販売推移

(金額単位:億円)

半導体関連材料

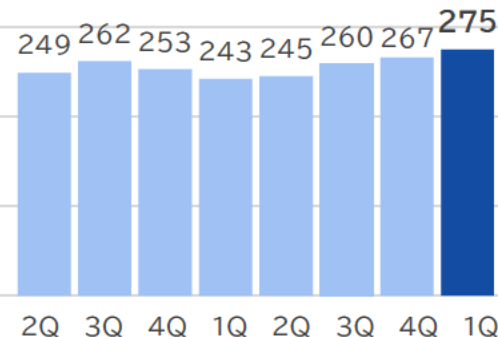


23年3月期

24年3月期

25年
3月期

高性能プラスチック

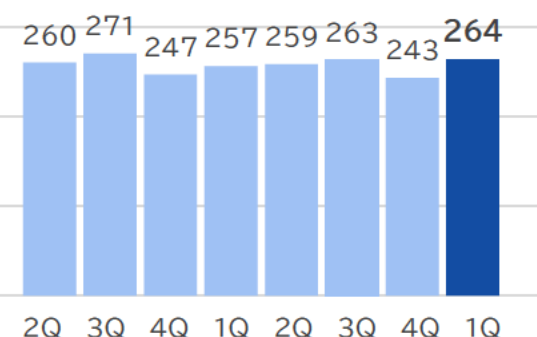


23年3月期

24年3月期

25年
3月期

クオリティ オブ ライフ



23年3月期

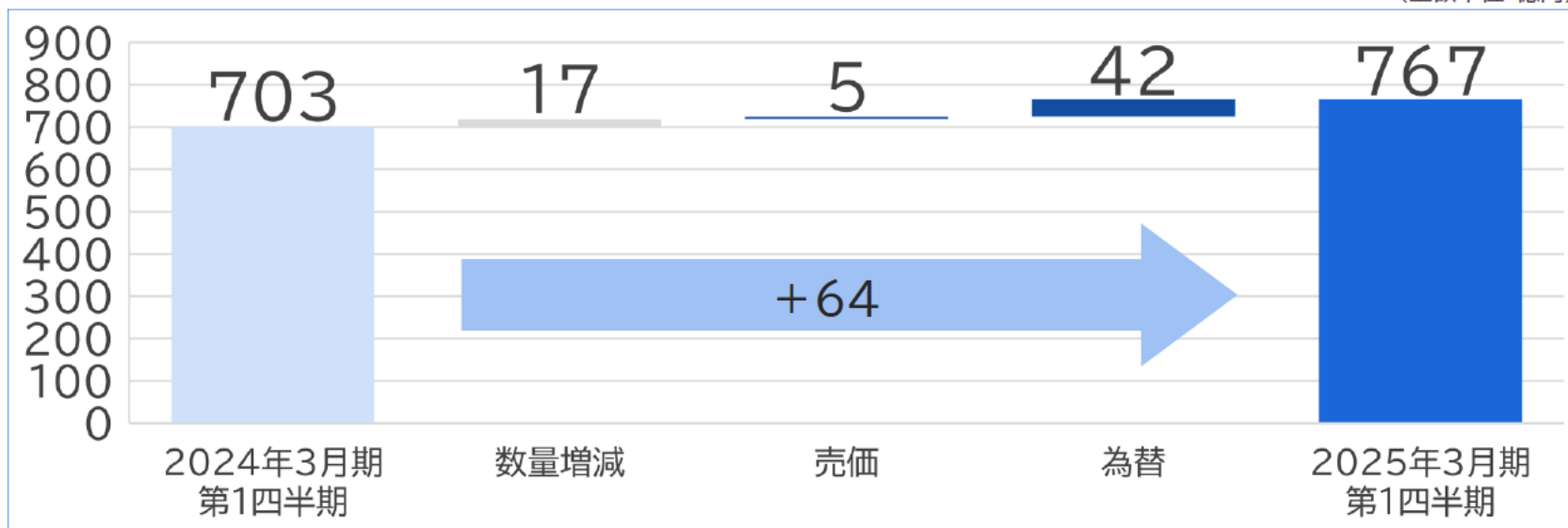
24年3月期

25年
3月期

- 半導体関連材料 : 中国は好調継続、台湾は依然として低調。メモリ用途は回復進む。
- 高性能プラスチック : 主にアジアでの回復が続く。航空機関連も堅調。
- クオリティ オブ ライフ: ヘルスケア関連製品は堅調続く、フィルム・シートの産業用途が復調。

売上収益増減要因(前年との比較)

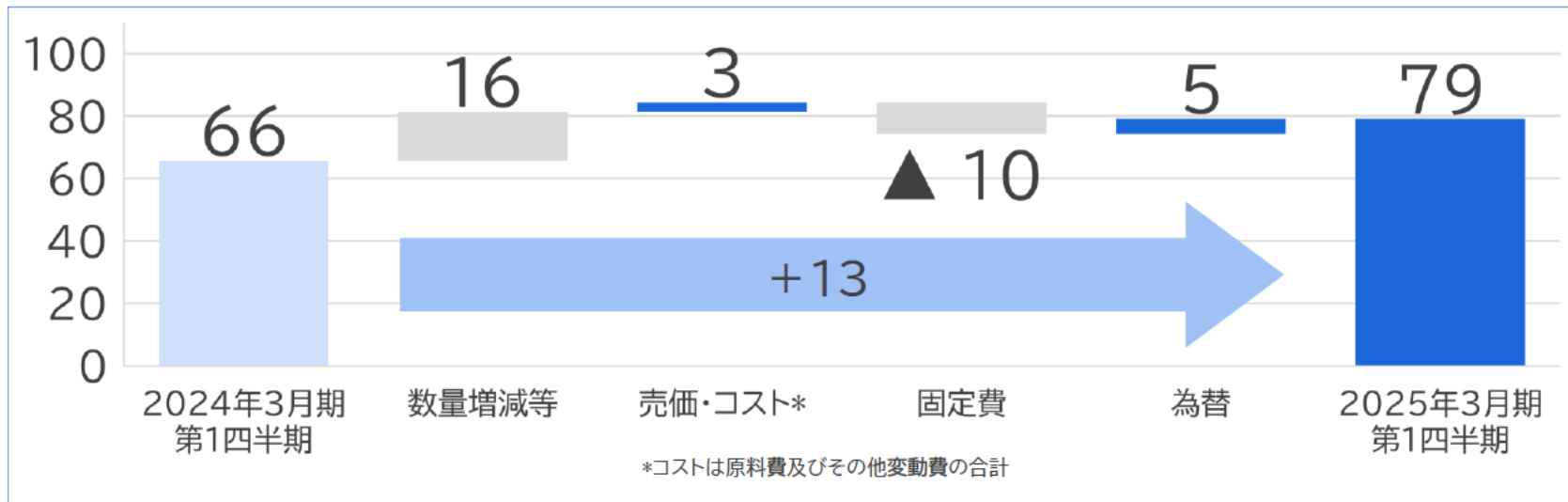
(金額単位:億円)




セグメント別	数量増減	売価	為替	合計
半導体関連材料	5	3	16	24
高機能プラスチック	12	▲1	22	33
クオリティ オブ ライフ	0	4	4	8

事業利益増減要因(前年との比較)

(金額単位:億円)



セグメント別	数量増減等	売価・コスト*	固定費	為替	合計
半導体関連材料	4	1	▲4	3	4
高機能プラスチック	11	▲2	▲4	2	7
クオリティ オブ ライフ	0	4	▲1	0	4
その他	▲0	0	▲1	0	▲1



2025年3月期(2024年度) 通期業績予想

※2024年5月13日発表と変更ありません

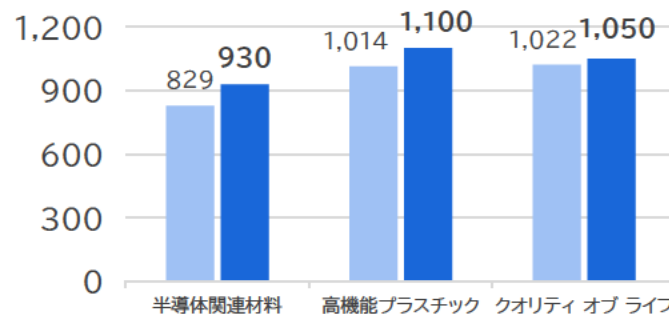
2025年3月期 通期 連結業績予想

(金額単位:億円)

	2024年3月期 実績①	2025年3月期 予想②	前期実績比較	
			金額(②-①)	増減率
売上収益	2,873	3,090	217	7.6%
事業利益	275	300	25	9.3%
当期利益	218	240	22	9.9%

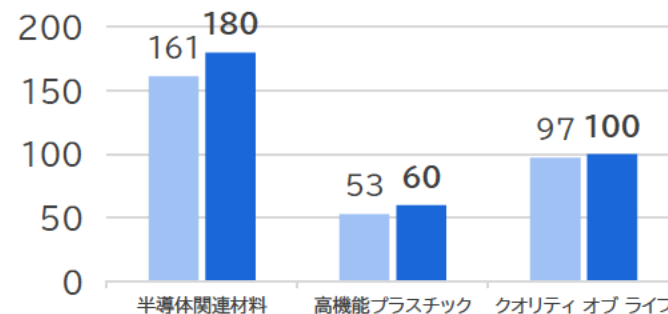
※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース。「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益

セグメント別売上収益



2024年3月期実績

セグメント別事業利益



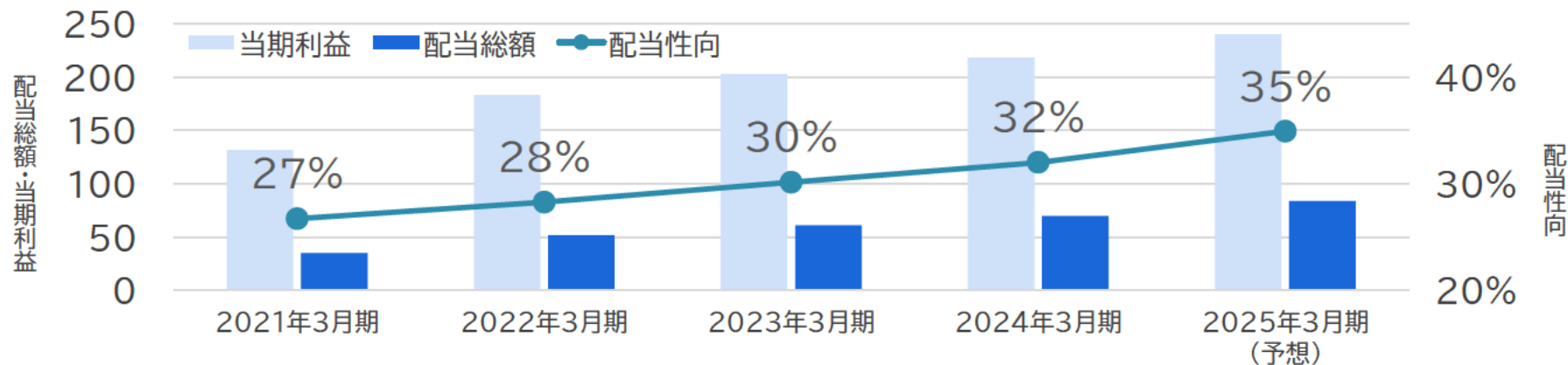
2025年3月期予想

株主還元

■ 配当予想(2025年3月期): 90円/株(中間45円・期末45円)

1株当たり配当予想は前年度比15円増配(分割後ベース)

(金額単位:億円)



配当金(円)/株	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期(予想)	
					分割前ベース (参考)	分割後※ ベース
中間配当	45.00	50.00	60.00	70.00	(90.00)	45.00
期末配当	30.00	60.00	70.00	80.00	(90.00)	45.00
年間配当	75.00	110.00	130.00	150.00	(180.00)	90.00

※2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期以前は、当該株式分割前の配当額を記載しております。



SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

<https://www.sumibe.co.jp/>

■ 免責事項について

当社は、本資料の情報がお客様にとって有用なものとなるよう努めておりますが、特定の用途における正確性や妥当性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、関連する用途との適合性や安全性を別途ご検証ください。また、本資料に含まれるいかなる事項も、知的財産権等に関する助言や許可を与えるものではありません。

■ 著作権について

本資料の著作権は、特に断りのない限り、当社またその関連会社に帰属します。当社の許可なく、本資料を無断で複製または転用等することを禁止しております。

■ 会社名の表記方法について

本資料における会社名の表記にあたっては、「株式会社」等の表記を省略している場合があります。